## コバルト障壁層をもつ強磁性ジョセフソン接合の作製と評価

Fabrication of ferromagnetic Josephson junctions with Co barrier

名大工<sup>1</sup>, JST さきがけ<sup>2</sup>, °(M1)中村 颯<sup>1</sup>, (M2)加藤 悠輝<sup>1</sup>,

田中 雅光<sup>1</sup>, 山下 太郎<sup>1,2</sup>, 藤巻 朗<sup>1</sup>

Nagoya Univ.<sup>1</sup>, JST-PRESTO<sup>2</sup>, °Hayate Nakamura<sup>1</sup>, Haruki Kato<sup>1</sup>, Masamitsu Tanaka<sup>1</sup>,

Taro Yamashita<sup>1,2</sup>, Akira Fujimaki<sup>1</sup>

## E-mail: nakamura.19gg@super.nuee.nagoya-u.ac.jp

量子コンピュータの実現に向け、超伝導量子 ビットの研究開発が盛んである。我々は、従来 の磁東型量子ビットに強磁性ジョセフソン接 合( $\pi$ 接合)を導入した磁東バイアスフリーな 磁東型量子ビットの開発を進めている[1,2]。既 に、障壁層に希釈強磁性体である CuNi を用い た NbN/CuNi/NbN 接合を作製し $\pi$ 接合実証に成 功している[3]。一方で、CuNi は合金であるた め、試料面内や成膜回毎における Cu と Ni の組 成比のばらつきに起因する磁性層の不均一性 や不安定性が懸念される。さらに CuNi は Ni ク ラスターの形成による磁気的不均一性の可能 性も指摘されており、将来的にはより均一性の 高い磁性層を有する $\pi$ 接合が求められる。

単一元素かつ磁気的均一性に優れた強磁性 体に Co が挙げられるが、これをπ接合の障壁 層に用いた例としては Nb/Co/Nb 接合が報告さ れている[4]。Co は均一性に優れる一方で、CuNi と比べて強い(交換エネルギーの大きい)磁性 体であるため、障壁層での秩序パラメータの減 衰長及び周期が小さく、π接合を実現するため には Co 障壁層の膜厚をより薄くかつ高精度に 制御することが必要となる。

今回我々は、量子ビット応用に適した窒化物 超伝導 NbN をベースとした NbN/Co/NbN 接合 の作製を行った。超伝導層及び磁性層各々の専 用チャンバーを備えたマルチチャンバー成膜 装置を用い、直流マグネトロンスパッタリング により全層を真空を破らずに成膜した。Co 障壁 層の膜厚を高精度に制御するため、0.06 nm/s の 低い成膜レートで成膜し、膜厚 1 nm の Co 障壁 層をもつ接合を作製した。Fig. 1 に、作製した 接合面積 20×20 μm<sup>2</sup>の接合に対する電流-電圧



Fig.1 Current-voltage characteristics of NbN/Co/NbN junction on MgO substrate with 1-nm-thick Co layer and area of  $20 \times 20 \ \mu m^2$ . Inset: microphotograph of the junction with area of  $20 \times 20 \ \mu m^2$ .

特性を示す。絶縁層を含まない金属的な接合で あるため、100 μΩ程度の極めて小さい抵抗が得 られた。そのため、使用した微小電圧測定系(ナ ノボルトメータ Keithley 2182A) でも明瞭なゼ ロ抵抗電流は観測できなかったが、50 μA 近傍 に電圧の立ち上がりの兆候を観測した。講演で は、異なる Co 膜厚の接合等も含め報告する。

## 謝辞

本研究は、JSPS 科研費基盤研究(S)(JP19H05615), 特別推進研究(JP18H05211)の支援を受けている。

参考文献

[1] T. Yamashita *et al.* Phys. Rev. Lett. vol. 95, pp. 097001 (2005).

[2] T. Yamashita et al., Appl. Phys. Lett. vol. 88,

pp. 132501 (2006).

[3] T. Yamashita *et al.*, Phys. Rev. Appl. vol. 8, pp. 054028 (2017).

[4] J.W.A. Robinson *et al.*, Phys. Rev Lett. vol. 97, pp. 177003 (2006).